

**Zeitschrift:** Schweizer Ingenieur und Architekt  
**Herausgeber:** Verlags-AG der akademischen technischen Vereine  
**Band:** 107 (1989)  
**Heft:** 6

## Sonstiges

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Tagungen Weiterbildung

### Modelle der Zusammenarbeit zwischen kleinen und grossen Technologie-Firmen

5. Kolloquium des International Hightech-Forums Basel

Nach den Kolloquien des International Hightech-Forums Basel in Neuenburg, Stuttgart, Wien und Belfort findet das 5. Kolloquium am 13./14. April 1989 in München statt. Es ist dem Thema «Modelle der Zusammenarbeit zwischen kleinen und grossen Technologie-Firmen im Raum München» gewidmet.

Mit Beiträgen namhafter Referenten und Besichtigungen von Firmen sowie eines Forschungsinstituts soll den Führungskräften von Unternehmen, den Forschungs- und Entwicklungsverantwortlichen, Beratern, Vertretern von Wissenschaft und Staatsverwaltung sowie den Medienfachleuten die Möglichkeit gegeben werden, das Wissen über die Zusammenarbeit zwischen Klein- und Grossfirmen

zu vertiefen und gleichzeitig den Wirtschaftsraum München kennenzulernen.

Folgende zentrale Fragen werden behandelt: Welche Bedeutung und Effizienz hat Technologieförderung? Wie sehen die neuen Formen und Strukturen der Zusammenarbeit zwischen grossen und kleinen Betrieben aus? Welche Philosophie und Strategie steht hinter den Begriffen «Buy out», «Spin off» und «Captured houses»? Wie gut funktioniert die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung, und wie sind die Beziehungen zu den spezialisierten Zulieferer-Unternehmen?

*Auskunft und Anmeldung:* International Hightech-Forum Basel, c/o Schweizer Mustermesse, Postfach, 4021 Basel.

se auf den Gebieten allgemeiner Umweltschutz, Technik, Gesellschaft; Umweltschutz im Alltag; Naturschutz, Naturbeziehung.

*Programm:* SZU, Rebbergstrasse, 4800 Zofingen

kämpfung im kant. Arbeitsinspektorat; U. Hausener, Tech. Leiter im kant. Tiefbauamt; R. Bieri, Kreisplaner, Amt für Raumplanung; R. Schoch, Arch. STV/FAB.

Anmeldung mittels Einzahlung des Eintritts (STV- und SIA-Mitglieder Fr. 20.-, Nichtmitglieder Fr. 30.-, Schüler/Stud. mit Ausweis Fr. 10.-) an Schweiz. Volksbank Aarau, z.G. Konto 574/10.304 188/0 STV/FAB AG/SO mit Hinweis Vortrag Lärmschutz.

**Kernprobleme der Dorf- und Stadterneuerung in der Bundesrepublik Deutschland.** 15.2.1989, 16.15 Uhr, ETH Zürich, Maschinenlaboratorium, Sonneggstr. 3, Auditorium ML F 40. Referent: Prof. Dr. W. Seele, Vorsteher des Institutes für Städtebau, Bodenordnung und Kulturtechnik, Universität Bonn.

## Veranstaltungskalender

**Mechanische Oberflächenbehandlung,** 16./17.2., Bad Nauheim. *Veranstalter:* Deutsche Gesellschaft für Metallkunde, D-6370 Oberursel

**Chemie-Technologie-Sonderabfall,** Envirotech Congress, 20./22.2.89, Wien, Hofburg. *Veranstalter:* Internationale Gesellschaft für Umweltschutz, Wien

**Système expert pour la gestion des alarmes et des manœuvres dans une sous-station,** 22.2., Lausanne. *Veranstalter:* Sekretariat ETG, SEV, Zürich, Tel. 01/384 91 11

**Hydraulik offener Gerinne,** 22./24.2.89, TU Wien, Neues Institutsgebäude, Vortragssaal EI 9, Gusshausstr. 25-29, Wien. *Veranstalter:* Österr. Wasserwirtschaftsverband, Wien, Tel. 535 57 20

**Die Schweiz und der Europäische Markt 1992.** T. 4: Zur Stellung der Schweiz im europäischen Integrationsprozess, 27.2.89, 17.15-19.00 Uhr, ETH Zürich, Hauptgebäude, Auditorium F 7. *Referent:* Dr. M.A. Corti, Bundesamt für Außenwirtschaft, Bern. *Veranstalter:* SIA-Gruppe der Ingenieure der Industrie Zürich. Abendkasse

**Vertragsgestaltung bei Untertagbauten,** 2./3.3.89, TU München, Südgelände, Hörsaal S 0320. *Veranstalter:* TU München, Institut für Bauingenieurwesen IV, Tunnelbau und Betriebslehre

**Muba,** Schweizer Mustermesse, 4./13.3.89, Basel

**Die Schweiz und der Europäische Markt 1992.** T. 5: Sonderfall Schweiz? Die Haltung der anderen EFTA-Staaten, 6.3.89, 17.15-19.00 Uhr, ETH Zürich, Hauptgebäude, Auditorium F7, Referent Dr. A. Streit, Europa-Abteilung des Bundeswirtschaftsministeriums, Bonn. *Veranstalter:* SIA-Gruppe der Ingenieure der Industrie, Zürich. Abendkasse

**Zuverlässigkeitssprüfung bei Industrieprodukten,** 6.3.89, 18.15-20.00 Uhr, Zürich, Haus zum Rüden. *Veranstalter:* Techn. Gesellschaft, Zürich, Tel. 01/245 25 99.

**Verbundstrukturen im Maschinenbau. VDI-Werkstofftag 89,** 6./7.3.89, München. *Veranstalter:* VDI-Gesellschaft Werkstofftechnik

**Modelling of Contaminant Transport in Aquifers and in the Unsaturated Zone,** Cour-

ses on Ground Water Management, 6./10.3.89, ETH-Hönggerberg. *Veranstalter:* Institute of Hydromechanics and Water Resources Management, ETH-Hönggerberg, Zürich

**Journées des Matériaux 1989,** 7./8.3.89, EPF Lausanne. *Veranstalter:* EPF, Dép. des Matériaux, Lausanne.

**8. Int. Zürich-Symposium und technische Ausstellung über elektromagnetische Verträglichkeit,** 7./9.3.89, Zürich. *Veranstalter:* EMC Symposium & Exhibition Zurich, Prof. Dr. R. Dvorak, Tel. 01/256 27 90)

**Korrosion und Korrosionsschutz. T. 3: Anker und Spannkabel,** 9.3.89, 8.30-18.30 Uhr, Kongresshaus Zürich, Kongress-Saal, 1. Stock. *Veranstalter:* SIA-Fachgruppe für industrielles Bauen mit IBWK, EMPA und KK. *Anmeldung:* SIA-Generalsekretariat

**Arbeit und Technik - Gestaltungsaufgabe für die 90er Jahre,** 9.3.89, Düsseldorf, Messe-Kongress-Center, 14.00-19.00 Uhr, *Veranstalter:* RKW, Abt. Öffentlichkeitsarbeit, D-6236 Eschborn

**Spektrum Innovation,** 10.3., ETH-Zentrum, Zürich, Abschlussstagung. *Veranstalter:* SIA-Fachkommission Innovation. *Anmeldung:* SIA-Generalsekretariat, Zürich

**Die Schweiz und der Europäische Markt 1992.** T. 6: Integrationsprobleme der Schweiz. Zwei Branchenbeispiele. 13.3.89, 17.15-19.00 Uhr, ETH Zürich, Hauptgebäude, Auditorium F 7. Referenten: E. Caffi, Mitglied der Ascom-GL und P.J. Hünerwadel, VR-Del. Preiswerk Holding AG, Vizepräs. SBI. *Veranstalter:* SIA-Gruppe der Ingenieure der Industrie, Zürich. Abendkasse.

**Modelle der Zusammenarbeit zwischen kleinen und grossen Technologie-Firmen im Raum München,** 13./14.4.89, München. *Veranstalter:* Internat. Hightech-Forum Basel

**Journée d'information pour électriens d'exploitation,** 14.3., Montreux. *Veranstalter:* SEV, Zürich, Tel. 01/384 91 11

**Berührungssichere Steckanschlusstechnik in Mittelspannungsanlagen,** 16.3.89, Luzern. *Veranstalter:* Sekretariat ETG, SEV, Zürich, Tel. 01/384 91 11